

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國一〇七年通訊產業歷經局勢紛擾的一年，受到總體經濟不穩定及手機市場成長減速等因素影響，導致終端消費市場需求放緩。回顧全年的表現，環德在民國一〇七年，全年營業收入淨額為新台幣 1,804,308 千元，稅後淨利為新台幣 757,739 千元，每股稅後盈餘為 10.98 元，營收與淨利分別較前一年減少 8.1%及 9.6%，整體經營成果雖因需求放緩而略為下降，但仍能維持穩定獲利的態勢。

環德為國內首家專注於高頻整合元件與模組的設計及製造公司，運用先進的陶瓷及電路設計技術及模組封裝技術，提供無線通訊產品高附加價值的整體解決方案。回顧過去一年，儘管在全球面臨總體經濟及無線通訊產品需求成長趨緩的環境下，環德長期以來堅持產品創新與技術升級，隨著傳輸量及傳輸速率快速仍不斷地提升需求下，環德仍持續在寬頻應用切入物聯網、穿戴裝置及汽車相關應用，配合客戶需求順利開發各項多頻多模整合元件。另因應中國大陸及新興市場手機的持續升級，環德亦能提供LTE智慧型手機所需的解決方案。此外，環德也持續積極開發多款WiFi、窄頻物聯網(NB-IoT)、手機相關之射頻前端(FEM)模組及系統級封裝(SiP)模組，使產品組合更加完整並且大幅提高產品技術層次，期望能進一步推升環德長期的競爭優勢。

全球第五代行動通訊技術(5G)熱度持續升高，預期將帶來大的經濟效益，未來車聯網、物聯網、自動駕駛與智慧城市等需求，也將大幅驅動5G發展。環德未來仍持續投入研發資源，廣泛布局無線通訊應用層面。環德擁有先進RF電路設計、材料開發、製程設計及產品測試等四大核心技術，可因應通訊市場的未來發展所需，提供客戶多樣化，小型化，模組化的產品服務，並配合新技術的需求開發出新應用的產品。

展望未來，無線產品的應用將愈加多元與普及，而傳輸速率規格的快速提升，再加上終端產品小型化及元件積體化的趨勢等等，市場對高頻整合元件與模組的需求也將日益增加。環德將會持續專注於無線通訊領域，透過加速技術創新及產品升級，提供客戶高附加價值的整合型服務。期望在團隊共同努力下，以先進的研發技術與生產實力為基礎，積極開發海內外客戶並強化策略合作關係，全力擴展公司的經營規模與市場占有率，再創營運佳績。

環德秉持穩健務實的經營理念，全體同仁將會全力以赴提升公司的整體價值。最後，再次感謝各位股東長期的支持與愛護，謝謝大家！

環德電子工業股份有限公司

董事長：雙德投資股份有限公司  
代表人 郭建文

